

Erledigt

Thermal subsystem, was ist das und wie kann man das nutzen?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 31. August 2018, 13:59

Hallo @apfelnico,

Ich glaub es fast nicht 😄, aber das war der Trick. "pci8086,9d21" war der entscheidende Hinweis und das gleich bei beiden Devices. 😄

DANKE!

Ich Danke für deine Unterstützung.



```
    "model", Buffer(0, "Intel Thermal" ),
    "compatible", Buffer(0, "pci8086,9d21" ),
}

Scope(0, _SB.PCI0)

Device(TM0C) // Essentliches Gernat Thermal subsystem
{
    Name(_ADR, 0x00140002) // _ADR: Address
    Name(_DSM, Dsm)
    Method(_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method

    If(LEqual(Zero, Zero)) { Return(Buffer(0)) }
    Return(Package(0)
    {
        "built-in", Buffer(0, 0x00 ),
        "device-type", , Buffer(0, "Thermal-Controller" ),
        "model", Buffer(0, "Intel Thermal" ),
        "name", Buffer(0, "Durrline Point-LP Thermal subsystem" ),
        "AAPL,slot-name", Buffer(0, "Built-In" ),
        "compatible", Buffer(0, "pci8086,9d21" )
    }
)

Device(MC0C) // Essentliches Gernat North Bridge/DRAM Registers
{
    Name(_ADR, Zero) // _ADR: Address
    Method(_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
```